



Creating for Tomorrow

私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、より豊かな“くらし”を実現できるよう、

最善を尽くすこと。創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、次の時代へ大胆に伝えていくために——。

私たちは、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。

AsahiKASEI

www.asahi-kasei.com/jp

化学で未来に彩りを。

私たちの特色ある化学素材は、最終的に様々な「かたち」となって
身近なところで多く使われ、人々の豊かな暮らしに彩りをそえてきました。

これからも新たな素材で、未来に彩りを。

その思いが企業使命、“「化学の力」で、よりよい明日を実現する。”

には込められています。

事業を通じて持続可能な社会に貢献するとともに、

私たち自身も成長していく。

KHネオケムは挑み続けます。



「化学の力」で、よりよい明日を実現する。

KH NeoChem

KHネオケム株式会社

www.khneochem.co.jp

社会課題に、国境はない。

飲み水、燃、電気、薬。人が生きるすべての場所に、先人が遺した化学がある。それは知恵であり、汗であり、膨大な失敗と小さな発見の証だ。だから私たちは、この世界に未だ残る多くの困難に向き合いたい。声高なパフォーマンスより、寡黙に続ける貢献を。明日の称賛より、十年先の当たり前を。課題を越えるのは、いつだって信念だ。

静かに世界を変えていく



化学におけるコタエとは、
つまり無限の可能性のことだ

コタエを、ダセル。

DAICEL

挑戦から生まれた技術には、
人を勇気づける力がある。

化学は、エールだ。

to be sustainable

東ソーは、化学へのあくなき挑戦で、社会基盤を支える会社です。

ライフサイエンス、電子材料、環境エネルギー。

挑戦から生まれた技術、製品には、挑戦する人を勇気づける力がある。

東ソーはエールを送りつづけます。あなたの今日という一日へ、そして一生の物語へ。

それは、持続可能な社会の実現へ向けた賛歌でもあります。



東ソー株式会社

つくろうよ。



笑顔や安心が、
この先もずっと続くものをつくろう。

いちばん大切な人の、
よろこぶ顔を想像してつくろう。

「出来っこない」と、
みんなが諦めていたものをつくろう。

化学を“希望”だと考える。
私たちは日産化学です。

未来のための、
はじめてをつくる。



Nissan Chemical
CORPORATION
日産化学株式会社

The logo of the University of North Alabama, featuring the text "UNA" in a stylized, bold, blue font, with a yellow "U" and a blue "A".

日鉄ケミカル&マテリアル

NIPPON STEEL Chemical & Material

提案する化学。

化学の可能性は常に無限にある。

製品の性能や品質向上に応えたり、

実現困難だったアイデアを商品化に導くことも。

日本触媒は様々な企業と対話を重ね、

提案力を強化、進化していきます。

化学の可能性に挑み、

より多くのお客様にソリューションをお届けしていきます。

日本触媒 



素材の力で、 感動を。

持続可能な未来のために、
私たち三菱ケミカルグループに何ができるだろう。
それは、素材をグリーン化すること。
変化するニーズに、高機能な素材で応えること。
素材には世界を感動させる力がきっとあるから。

つながり、人を、技術を、アイデアを。

人、社会、そして地球の心地よさが続いていく
KAITEKIの実現をめざして。

素材の力で世界を感動させる
グリーン・スペシャリティ企業へ。



三菱ケミカル株式会社

世界をうごかす 世界一。



5つの 半導体材料で、 シェア世界一。

AIが身近になる。
クルマがより安全になる。
世界中の情報と瞬時につながる。

いつも進化の中心には、半導体がある。
レゾナックは、シェア世界一[※]の
先端半導体材料で、
半導体の可能性をひろげてきた。

見つめているのは、
今できることの、その先。

半導体が、次にどんな世界を生み出すのか。
遠い未来を考えぬき、
材料から新しい価値をかたちにしていく。

半導体が変わる。
社会が前へ進む。
世界がうごき出す。

その未来は、もうはじまっている。

RESONAC
Chemistry for Change

※富士エレクトロニクス研究所「2024 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」にて、銅箔積層板(ガラス基材銅箔積層板(パッケージ向け)項目)金額、ドライフィルム(ドライフィルムレジスト項目)金額、2023年実績。富士経済「2025年 半導体材料市場の現状と将来展望」にて、感光性絶縁材料(バフコート膜/再配線形成材料項目)数量、ダイオキシゲンフィルム(ダイアタッチフィルム項目)数量、CMPスラリー(STI用項目)金額、2024年実績。感光性材料:HDマイクロシステムズ製品*。HDマイクロシステムズ(HD Microsystems LLC)は、株式会社レゾナックの関連会社です。